

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-prep-m-grunt-do-powierzchni-gladkich-p-749.html>

BOSTIK PREP M - 500ml - grunt do powierzchni gładkich

Cena brutto	228,04 zł
Cena netto	185,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30022110
Kod EAN	8713572602207
Producent	Bostik
Opakowanie	500ml

Opis produktu

Prep M to jednoskładnikowy, bardzo szybko schnący preparat gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów SMP do aluminium, stali i wybranych tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIA

- Gruntowanie aluminiowych i stalowych podkonstrukcji nośnych fasad wentylowanych
- Przygotowywanie przed klejeniem powierzchni płyt kompozytowych, jak Alucobond, Reynobond, Etalbond, Alpolic (skonsultować się z Działem Technicznym Bostik)

RODZAJE POWIERZCHNI

Aluminium (surowe, malowane proszkowo, anodowane), stal, miedź, mosiądz, powłoki lakierowe (proszkowe), poliester (GRP), ABS, PCW

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Profile aluminiowe lub stalowe nie mogą posiadać zadrapań czy ognisk korozji. Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i odtłuszczona. W przypadku silnych zanieczyszczeń zastosować Bostik Cleaner I. Upewnić się, że środek nie wchodzi w reakcję z czyszczoną powierzchnią. Pozostawić do wyschnięcia (min. 10 minut).

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puskę otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Preparatu nie nakłada się bezpośrednio z opakowania. Przebrać do czystego szklanego naczynia lub metalowej puszkii niezbędnej do użycia w ciągu 30 minut ilość i niezwłocznie zamknąć opakowanie. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Nakładać oszczędnie, cienką warstwą, za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien i odbarwień szmatki lub tkaniny, nasączonej preparatem, w miejscach przewidzianych pod nałożenie kleju. Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Klejenie możliwe jest po ok. 10-15 minutach od aplikacji (po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika), nie później jednak niż 6 h od gruntowania. Powierzchnia musi być sucha dotykowo.